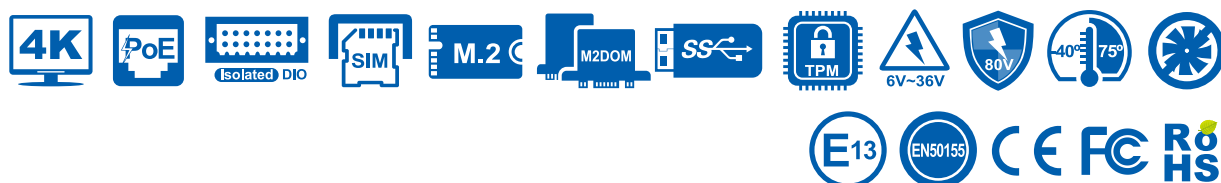
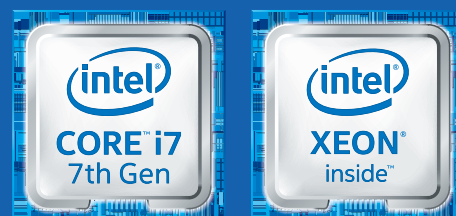


PCI-E(x16)/PCI×1、USB3.0×8を装備。第7世代Core™/Xeon® E3プロセッサ搭載

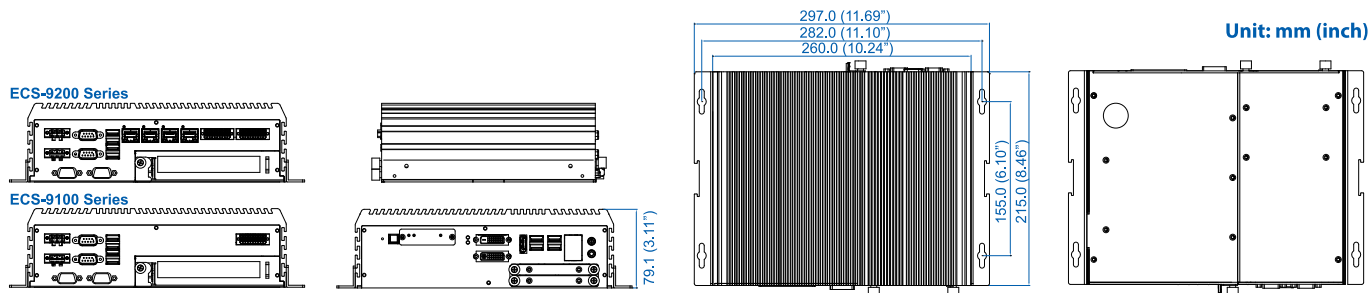
ECS-9200/9100 Series



- 第7世代 / 第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー
または、インテル® Xeon® プロセッサ1200 E3 v6 / v5製品ファミリーを選択
- 最大-40℃～+75℃の広温度対応
- USB 3.0ポート8基、COMポート×4基装備
- GbEポート×2基、PoE+ポート×4基装備
※PoE+ポートは、ECS-9200シリーズのみ
- PCI Express(x16)/PCIを1基装備
- 6V～36V DC-in、80Vまでをサージ保護
- ECS-9200シリーズ：絶縁型32 DIO (16 DI, 16 DO) 装備
- ECS-9100シリーズ：16 GPIO装備



■ 外観寸法



■ 製品仕様

プロセッサ	種類	第7世代 / 第6世代 インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー インテル® Xeon® プロセッサ E3-1200 v6/v5製品ファミリー
	搭載数	1
チップセット		インテル® C236 チップセット
メモリー	規格	DDR4 2133MHz SO-DIMM (ECC/Non-ECC)
	容量	最大32GB
	スロット数	2
ストレージ	CFastソケット	1
	2.5" SSD/HDD用トレイ	2
	M2DOMソケット	1
SIMカードソケット		3
グラフィックス		インテル® HD グラフィックス 630 / 530
I/O	シリアル (COM)	4
	USB	前面 4 (USB3.0) / 背面 4 (USB3.0)
	DIO	ECS-9200シリーズ : 絶縁型32 (16 DI, 16 DO) ECS-9100シリーズ : 16 GPIO
	DisplayPort	1 (最大4096 × 2304 @ 60Hz)
	DVI-I	1 (最大1920 × 1200 @ 60Hz)
	DVI-D	1 (最大1920 × 1200 @ 60Hz)
	Ethernet	LAN 1 : インテル® I219LM GigE LAN, iAMT 11.0 LAN 2 : インテル® I210 GigE LAN
	PoE	LAN 3 : GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+, インテル® I210 LAN 4 : GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+, インテル® I210 LAN 5 : GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+, インテル® I210 LAN 6 : GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+, インテル® I210 ※ECS-9200シリーズのみ。
	拡張スロット	Mini PCI Express
PCI-Express / PCI		1
M.2		1 (Key ID : M)
オーディオ	コーデック	Realtek ALC892, 5.1 Channel HD Audio
	端子	1 Mic-in, 1 Line-out
電源	入力電圧	6V~36V, DC-in
	電源入力タイプ	3-pin Terminal Block : V+, V-, Frame Ground
	イグニッションコントロール	16 Mode (内部)
	リモートスイッチ	3-pin Terminal Block : On, Off, IGN
	サージ保護	過渡電圧: 最大80V/1ms
外観寸法 (W × L × H)		260mm × 215mm × 79mm (突起物等を除く)
重量		約4.2kg
取付方法		ウォールマウント用ブラケット、2U ラックマウント (オプション)
利用環境	動作温度	35W TDP CPU : Core™ i7 : -40°C~+75°C, Xeon® E3-1268L v5 : -40°C~+70°C
		65W TDP CPU : Core™ i7 : -40°C~+55°C
		80W TDP CPU : Xeon® E3-1275 v6, E3-1275 v5, E3-1225 v5 : -40°C~+45°C
	保存温度	-40°C~+85°C
	湿度	5%~95% RH (結露なきこと)
耐衝撃性		IEC 60068-2-27, SSD : 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms
耐振動性		IEC 60068-2-64, SSD : 5Grms, 5Hz~500Hz, 3 Axis
EMC指令		E13, CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
TEL : 03-5446-5535 / hpcs_sales@hpc.co.jp

embe.hpc.co.jp

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel, インテル, Intel ロゴ, Intel Inside, Intel Inside ロゴ, Centrino, Centrino Inside, Intel Viiv, Intel Viiv ロゴ, Intel vPro, Intel vPro ロゴ, Celeron, Celeron Inside, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Core Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD, AMD Radeon™, Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
2019年5月28日現在の内容です。